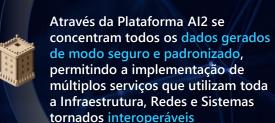
# **PLATAFORMA** AMBIENTE DE INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE

ENTENDENDO O ECOSSISTEMA



O projeto em desenvolvimento pelo Instituto

## Wernher von Braun em parceria com o NSC -Softex Campinas tem por objetivo desenvolver uma plataforma de oferta de semicondutores como serviços disponibilizados em nuvem de forma padronizada e interoperável e conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.





Conexão Segura e Padronizada c/ múltiplas bases de dados Públicos e Privados





Blockchain e Marketplace - permitem a ampla comercialização de Informações através de Aplicações desenvolvidas sobre este binômio





- **MANUFATURA 4.0**
- FREE-FLOW / TRANSPORTE
- LOGÍSTICA (INTERNA E EXTERNA)
- MOBILIDADE / CONECTIVIDADE
- **PAGAMENTOS**
- **VAREJO**
- **FÁRMACOS**





Comissionamento para operações de serviços de dados e informações de chips desenhados e fabricados para aplicação no âmbito da plataforma, assim como outros já existentes





Integração de diversos sistemas já existentes através das aplicações desenvolvidas e a oferta de serviços associados pelos usuários (clientes) da plataforma

INICIATIVA

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS







